中国科学院金属研究所第五届材料科学与工程研讨会 — 核电站材料与安全可靠性

(会议及征文通知 第一轮)

主办单位:中国科学院金属研究所 支持单位:国家自然科学基金委员会

中国科学院 中国核能协会

中国科学院金属研究所材料科学与工程(IMR-MSE)研讨会创立于2004年,迄今已成功主办界面材料、新能源材料、先进功能材料、高温腐蚀等四届研讨会,获得了国内外专家、学者的大力支持和积极参与,在加强国内外材料界学术交流方面成效显著。第五届IMR-MSE研讨会将于2009年7月22-24日在中国科学院金属研究所(沈阳)举行,本次会议主题将集中在核电站材料。

作为洁净能源,世界核电在过去几十年里获得了迅速发展。我国当前正处于核电大发展时期,对核电站关键设备材料的制造及其服役环境行为提出诸多挑战。第五届IMR-MSE研讨会将针对这一重要主题,就核电站关键设备材料的研制和服役安全的最新进展进行讨论和交流。会议将邀请十余名国内外著名核材料与工程、腐蚀专家就核电关键设备材料的研发、服役损伤、安全可靠性和寿命评价等前沿问题做特邀报告,并对当前我国大型先进压水堆核电站关键设备材料的研究现状、国产化、服役安全等问题进行专题介绍与咨询讨论,欢迎从事核电材料研发、生产和使用及核电站运行、管理单位的有关人员踊跃投稿、参会,以促进我国核电关键材料制造和评价技术的科学发展。

会议及征文内容: (1) 核材料的研究与制备

- (2) 核材料的环境损伤或弱化机制
- (3) 核材料的安全可靠性、寿命评价及损伤防护方法

会议及征文要求: (1) 会议期间官方语言为英文;

- (2) 与会议上述主题相关的论文均可应征:
- (3) 请先提交英文摘要(具体要求及格式请见通知最后一页)。

会议重要日期:

2009年5月15日 会议第二轮通知发布

2009年6月10日 参会注册回执返回及摘要提交截止日

2009年6月25日 会议最终日程确定日

2009年7月1日 电子全文和 PPT 讲稿提交截止日

2009年7月21日 全天报道(早8:30至晚19:00), 欢迎晚会

2009年7月22-24日 研讨会

会议地点: 辽宁省沈阳市文化路 72 号中国科学院金属研究所 研究生大厦三楼报告厅

会议费用:会议注册费 1200 元/人(含会议期间茶点、会议资料、学术交流、参观等), 学生凭学生证 600 元/人。会议期间食宿自理,需组委会帮助预定房间的参会 人员请尽早返回会议回执,并注明住宿条件要求。

会议注册费可以通过银行汇款方式支付, 金属所账户信息如下, 汇款请注明:

第五届 IMR-MSE 研讨会注册费

户名: 中国科学院金属研究所 账号: 33010073092640030-79

开户银行:工商银行沈阳市大南分理处

会议联系方式:

辽宁省沈阳市文化路72号中国科学院金属研究所 第五届IMR-MSE研讨会组委会

邮编: 110016

联系人: 吴欣强(南区) 赵喆(北区)

电话: 024-23841883 电话: 024-23971500

13066522830

传真: 024-23894149 传真: 024-23891320 Email: xqwu@imr.ac.cn Email: zzhao@imr.ac.cn

会议回执:

欢迎国内相关领域的学者、工程技术人员及学生积极投稿、参会,并请帮助将此次会议信息转发给您单位或同事。由于需要确定会议最终日程和安排、布置会场,请您于6月10日前尽早将会议回执表以电子邮件、传真或信件方式返回会议组委会,多谢您的帮助并期待您的参会!

第五届IMR-MSE研讨会——会议回执表

姓 名	性别	职务
工作单位		
联系地址		
电 话	传真	
邮 编	E-mail	
论文题目		
住宿要求		
陪同人员		

Paper Title in Times New Roman 14 bold followed by 1 blank lines

First names and Names¹, Names² of various authors, in Times New Roman 12 bold

Affiliation: University or Institute or Company¹, Company² of various authors Address of the authors, all this in Times New Roman 12 Fax: 86-24-23894149; E-mail: corresponding.author@imr.ac.cn

Abstract, after 1 blank line

The abstract will be one page of A4 with about 300 words, briefly describing the main objective, content, results and conclusion of your presentation and will be in Times New Roman 12, settled to the left with an indentation of 0.6 cm at the first line of each paragraph. No blank line will be included between paragraphs of the abstract.

The abstract will be one page of A4 with less than 300 words, briefly describing the main objective, content, results and conclusion of your presentation and will be in Times New Roman 12, settled to the left with an indentation of 0.6 cm at the first line of each paragraph. No blank line will be included between paragraphs of the abstract.

The abstract will be one page of A4 with less than 300 words, briefly describing the main objective, content, results and conclusion of your presentation and will be in Times New Roman 12, settled to the left with an indentation of 0.6 cm at the first line of each paragraph. No blank line will be included between paragraphs of the abstract.

The abstract will be one page of A4 with less than 300 words, briefly describing the main objective, content, results and conclusion of your presentation and will be in Times New Roman 12, settled to the left with an indentation of 0.6 cm at the first line of each paragraph. No blank line will be included between paragraphs of the abstract.

The abstract will be one page of A4 with less than 300 words, briefly describing the main objective, content, results and conclusion of your presentation and will be in Times New Roman 12, settled to the left with an indentation of 0.6 cm at the first line of each paragraph. No blank line will be included between paragraphs of the abstract.

Introduction of the presentation author:

After 2 blank lines below the Abstract, please include a short introduction of the presentation author. The introduction will be less than 200 words, briefly describing the Education/Research/Working experience of the presentation author.

Detailed corresponding address of the presentation author should be addressed here. A photo of the presentation author will be welcome with the introduction.

Photo of the presentation author